

2020 年 2 月 28 日

ADMETA^{Plus} 2020 出展のご案内

拝啓

御社の益々のご発展を祈念いたします。

本年も電子デバイスの配線技術を中心とした国際会議 Advanced Metallization Conference 2020: 30th Asian Session (ADMETA^{Plus} 2020) を開催いたします。本会議の展示ブースならびにホームページでのバナー広告等をご活用いただきたく、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

会議開催期間（展示期間）

2020 年 10 月 14 日(水)～ 16 日(金)

会議開催場所（展示場所）

東京工業大学 蔵前会館（大岡山キャンパス）

展示内容

展示ブース	1 ブース（別紙参照）
Web ページバナー広告	1 点（200×600 ピクセル/JPEG または GIF）
予稿集広告（A4 サイズ）	1 ページ（カラー可）
展示ホール休憩時間に広告上映	1 分以内

※展示担当者を含め 2 名様を Tutorial および Conference にご招待します。

出展料金

10 万円（税込）

以上

ADMETA^{Plus} 2020: 30th Asian Session 事務局

担当 横川 慎二（総務委員長）

連絡先

〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1

電気通信大学 西 3 号館 202 号室

E-mail: jimukyoku@admeta.org

今までの協賛企業(五十音順)

(株) アルバック、ALD ジャパン (株)、(株) 荏原製作所、気相成長 (株)、
JX 金属 (株)、ソニーセミコンダクタソリューションズ (株)、(株) スプリード、
東京エレクトロン (株)、ナノフォトン (株)、日本エー・エス・エム (株)、
ハイソル (株)、(株) フジキン、富士通セミコンダクター (株)、
ラムリサーチ (株)、(株) リンテック
Korea Institute of Machinery and Materials、Korea Electronics-Machinery
Convergence Technology Institute、Western Digital Corporation

会議参加団体

(株)ADEKA、Asia-Pacific Institute of Creativity、ATMI ジャパン(株)、Industrial
Technology Research Institute、JSR(株)、Metryx Ltd.、NTT マイクロシステムイン
テグレーション研究所、United Microelectronics Company、UT Associates、Western
Digital Corporation、旭サナック(株)、旭硝子(株)、アプライドマテリアルズジャパ
ン、(株)アルバック、宇部興産(株)、(株)エア・リキード・ラボラトリーズ、(株)荏原
製作所、エルピーダメモリ(株)、関東化学(株)、気相成長(株)、キャノンアネルバ
(株)、キャノンマーケティングジャパン(株)、栗田工業(株)、グローバルネット(株)、
(独) 産業技術総合研究所、次世代半導体材料技術研究組合、住友スリーエム、水
ing(株)、(株) ソシオネクスト、ソニー(株)、ソニーセミコンダクタ(株)、太陽誘電
(株)、大日本スクリーン製造(株)、太陽日酸(株)、超低電圧デバイス技術研究組合、
(株)トリケミカル研究所、長野県工業技術総合センター、(株)ニコン、ニッタ・ハース
(株)、日本エー・エス・エム(株)、日本ゼオン(株)、(株)ノリタケカンパニーリミテ
ド、東ソー(株)、東レ (株)、東京エレクトロン(株)、東京エレクトロン技術研究所、東
京エレクトロンテクノロジーソリューションズ(株)、東京エレクトロン山梨(株)、(株)
東芝、(株)東芝メモリハイソル(株)、日立化成工業(株)、(株)ニューフレアテクノロジー
(株)、フィルテック、富士通セミコンダクター(株)、(株)富士通研究所、富士フイルム
(株)、(株)フジミインコーポレーテッド、(株)フルヤ金属、ヘンケルジャパン(株)、三
井化学(株)、三菱ケミカル (株)、三菱重工業(株)、ミネルバ、山中セミコンダクター
(株)、ラピスセミコンダクタ宮城(株)、ラム リサーチ(株)、ルネサスエレクトロニクス
(株) 茨城大学、大阪府立大学、金沢工業大学、関西大学、北見工業大学、九州工業大
学、九州大学、慶応義塾大学、埼玉大学、芝浦工業大学、信州大学、千葉大学、中央大
学、電気通信大学、東京大学、東京工業大学、東京理科大学、東北大学、名古屋工業大
学、名古屋大学、福井大学、北海道大学、明治大学、山口大学、山梨大学、早稲田大学
Chinese Academy of Sciences、Fudan University、GLOBALFOUNDRIES、Hanyang
University、IBM Corporation、Institute of Microelectronics、Korea Institute of
Industrial Technology、Nanyang Technological University、National
Taipei University of Technology、National Taiwan University of Science &
Technology、National Chiao Tung University、North China University of
Technology、Seoul National University、United Microelectronics Corp.、Yuan Ze
University

展示ブース規格

机 180 x 50cm (1 台)
バックパネル 85 x 115cm
(2 枚)

展示例



Web ページバナー広告規格

200×60px